

Product Change Notice (PCN)

件名: RH850/F1L シリーズ、ATJ 熊本組立品のウェハプロセス拠点追加

発行日: 9/28/2023

出荷開始予定日: 1/8/2024

改版履歴: 第 2 版(誤記修正)

変更内容の説明:

現在量産中の RH850/F1L シリーズ、ATJ 熊本組立品につきまして、ウェハプロセス拠点及びウェハテスト拠点
: 那珂工場を追加致します。
詳細は下記をご覧ください。

項目		変更前	変更後
製造拠点	ウェハプロセス	TSMC	TSMC, 那珂工場
	ウェハテスト	TeraPower	TeraPower, 那珂工場
	組立	ATJ 熊本	←
	最終選別、外観、梱包	TeraPower, Tera Probe, 錦工場	←
組立環境	組立装置、材料、工法	相違無し	
テスト環境	テスト装置、治工具、プログラム	相違無し	
梱包材料		相違無し	

対象製品リスト:

付録欄“対象製品リスト”をご参照ください。

変更の理由:

製品の安定供給のため。

外形、実装、機能、品質、信頼性への影響:

本変更による外形、実装、機能、品質、信頼性への影響はありません。

製品の識別方法:

ラベル、マークにて識別可能です。P4 をご参照願います。

信頼性データについて: 2023 年 11 月 15 日以降に提示可能です。

サンプル出荷予定日: 対象外

製品/材料の化学物質データ: 弊社営業へお問合せください。

ご注意:

1. PCN をお客様にお渡しした後 30 日以内に受理の御連絡を頂けない場合は、変更内容を御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
1. お客様が PCN を受理されて承認手続きのための条件が有る場合は、PCN をお客様にお渡しした後 90 日以内に御連絡をお願い致します。90 日以内に何の御連絡もない場合も御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
2. 変更内容について御承認頂けない場合、最終注文数の御提示と御発注をお願い致します。

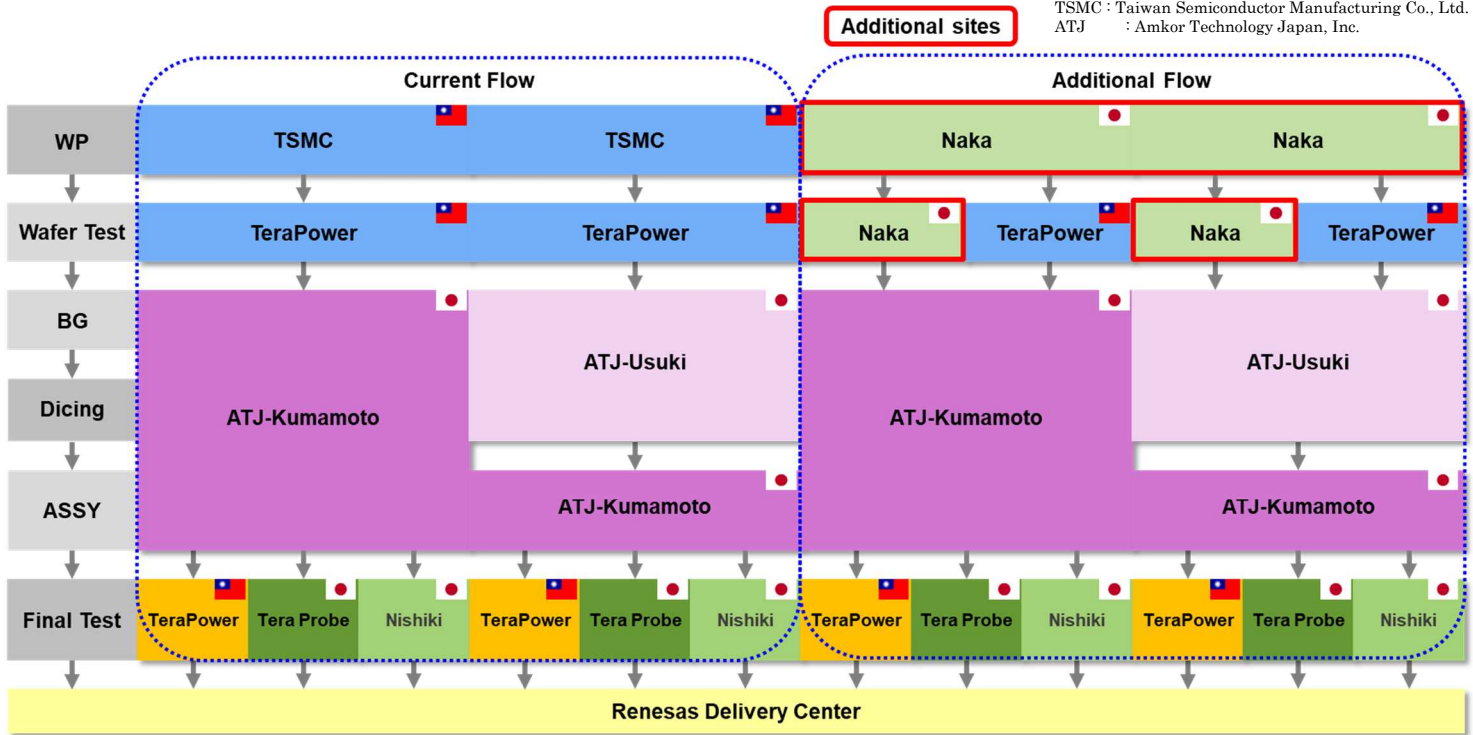
この通知に関するお問い合わせは、弊社営業、特約店までお願い致します。

対象製品リスト

RH850/F1L シリーズ

R7F7010063AFD-C#BA4	R7F7010343AFD-C#TA4	R7F7010534AFD-C#BA4	R7F7010224AFD-C#KA4
R7F7010063AFD-C#KA4	R7F7010344AFD-C#BA4	R7F7010534AFD-C#TA4	R7F7010233AFD-C#BA4
R7F7010064AFD-C#BA4	R7F7010344AFD-C#TA4	R7F7010543AFD-C#BA4	R7F7010233AFD-C#KA4
R7F7010064AFD-C#KA4	R7F7010463AFD-C#BA4	R7F7010543AFD-C#KA4	R7F7010234AFD-C#BA4
R7F7010073AFD-C#BA4	R7F7010463AFD-C#KA4	R7F7010544AFD-C#BA4	R7F7010234AFD-C#KA4
R7F7010073AFD-C#TA4	R7F7010464AFD-C#BA4	R7F7010544AFD-C#KA4	R7F701A323AFD-C#BA4
R7F7010074AFD-C#BA4	R7F7010464AFD-C#KA4	R7F7010553AFD-C#BA4	R7F701A323AFD-C#KA4
R7F7010074AFD-C#TA4	R7F7010473AFD-C#BA4	R7F7010553AFD-C#KA4	R7F701A324AFD-C#BA4
R7F7010263AFD-C#BA4	R7F7010473AFD-C#KA4	R7F7010554AFD-C#BA4	R7F701A324AFD-C#KA4
R7F7010263AFD-C#KA4	R7F7010474AFD-C#BA4	R7F7010554AFD-C#KA4	R7F701A333AFD-C#BA4
R7F7010264AFD-C#BA4	R7F7010474AFD-C#KA4	R7F7010563AFD-C#BA4	R7F701A333AFD-C#KA4
R7F7010264AFD-C#KA4	R7F7010483AFD-C#BA4	R7F7010563AFD-C#TA4	R7F701A334AFD-C#BA4
R7F7010273AFD-C#BA4	R7F7010483AFD-C#KA4	R7F7010564AFD-C#BA4	R7F701A334AFD-C#KA4
R7F7010273AFD-C#KA4	R7F7010484AFD-C#BA4	R7F7010564AFD-C#TA4	R7F701A363AFD-C#BA4
R7F7010274AFD-C#BA4	R7F7010484AFD-C#KA4	R7F7010573AFD-C#BA4	R7F701A363AFD-C#KA4
R7F7010274AFD-C#KA4	R7F7010493AFD-C#BA4	R7F7010573AFD-C#TA4	R7F701A364AFD-C#BA4
R7F7010283AFD-C#BA4	R7F7010493AFD-C#KA4	R7F7010574AFD-C#BA4	R7F701A364AFD-C#KA4
R7F7010283AFD-C#KA4	R7F7010494AFD-C#BA4	R7F7010574AFD-C#TA4	R7F7010033AFD-C#BA2
R7F7010284AFD-C#BA4	R7F7010494AFD-C#KA4	R7F701A003AFD-C#BA4	R7F7010033AFD-C#KA2
R7F7010284AFD-C#KA4	R7F7010503AFD-C#BA4	R7F701A003AFD-C#KA4	R7F7010034AFD-C#BA2
R7F7010293AFD-C#BA4	R7F7010503AFD-C#TA4	R7F701A004AFD-C#BA4	R7F7010034AFD-C#KA2
R7F7010293AFD-C#KA4	R7F7010504AFD-C#BA4	R7F701A004AFD-C#KA4	R7F7010243AFD-C#BA2
R7F7010294AFD-C#BA4	R7F7010504AFD-C#TA4	R7F701A013AFD-C#BA4	R7F7010243AFD-C#KA2
R7F7010294AFD-C#KA4	R7F7010513AFD-C#BA4	R7F701A013AFD-C#TA4	R7F7010244AFD-C#BA2
R7F7010303AFD-C#BA4	R7F7010513AFD-C#TA4	R7F701A014AFD-C#BA4	R7F7010244AFD-C#KA2
R7F7010303AFD-C#KA4	R7F7010514AFD-C#BA4	R7F701A014AFD-C#TA4	R7F7010253AFD-C#BA2
R7F7010304AFD-C#BA4	R7F7010514AFD-C#TA4	R7F7010023AFD-C#BA4	R7F7010253AFD-C#KA2
R7F7010304AFD-C#KA4	R7F7010523AFD-C#BA4	R7F7010023AFD-C#KA4	R7F7010254AFD-C#BA2
R7F7010323AFD-C#BA4	R7F7010523AFD-C#BA8	R7F7010024AFD-C#BA4	R7F7010254AFD-C#KA2
R7F7010323AFD-C#TA4	R7F7010523AFD-C#TA4	R7F7010024AFD-C#KA4	R7F7010443AFD-C#BA2
R7F7010324AFD-C#BA4	R7F7010523AFD-C#TA8	R7F7010213AFD-C#BA4	R7F7010443AFD-C#KA2
R7F7010324AFD-C#TA4	R7F7010524AFD-C#BA4	R7F7010213AFD-C#KA4	R7F7010444AFD-C#BA2
R7F7010333AFD-C#BA4	R7F7010524AFD-C#TA4	R7F7010214AFD-C#BA4	R7F7010444AFD-C#KA2
R7F7010333AFD-C#TA4	R7F7010533AFD-C#BA4	R7F7010214AFD-C#KA4	R7F7010453AFD-C#BA2
R7F7010334AFD-C#BA4	R7F7010533AFD-C#BA8	R7F7010223AFD-C#BA4	R7F7010453AFD-C#KA2
R7F7010334AFD-C#TA4	R7F7010533AFD-C#TA4	R7F7010223AFD-C#KA4	R7F7010454AFD-C#BA2
R7F7010343AFD-C#BA4	R7F7010533AFD-C#TA8	R7F7010224AFD-C#BA4	R7F7010454AFD-C#KA2

WP : Wafer Process
BG : Back Grinding process
TSMC : Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
ATJ : Amkor Technology Japan, Inc.



ラベルでの識別方法：

ラベル印字例：R7F7010073AFD-C#BA4 (F1L-2M, 176pin, Cu ワイヤ品)

那珂品は赤文字部分が異なります。

TSMC 品ラベルイメージ



那珂品ラベルイメージ



マークでの識別方法：

マーク印字例：R7F7010073AFD-C#BA4 (F1L-2M, 176pin, Cu ワイヤ品)

那珂品は赤文字部分が異なります。

